PCT

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION International Bureau



INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51)	International Patent Classification: H05B 3/68, H05B 3/72	A1	1, ,	ntional Publication Number: ational Publication Date:	WO 00/19774 06 April 2000 (06.04.2000)
, ,	International Application Number:		EP99/07258	Published	
(22)	International Filing Date: 30 September	1999	(30.09.1999)		
(30)	Priority Data: 198 45 102.4 30 September 1998 (3	80.09.1	998) DE		
(60)	Parent Application or Grant BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGEI (). SCHMIDMAYER, Gerhard [/]; (). SCH				

- (54) Title: ELECTRICAL COOKING SYSTEM WHICH TRANSFERS CONTACT HEAT
- (54) Titre: SYSTEME DE CUISSON ELECTRIQUE TRANSFERANT DE LA CHALEUR PAR CONTACT

(57) Abstract

A known contact heat transfer electrical cooking system has a metallic cooking plate body whose top face is covered by a protective layer, for heating a cooking vessel which can be placed on said protective layer. The cooking plate body also has at least one heating element mounted on its bottom face and a control unit, which is connected to the heating element in order to control the heating capacity of the cooking system. According to the invention, the protective layer is configured as a sol-gel layer in order to produce a cooking system with good application properties which is also simple to manufacture.

(57) Abrégé

L'invention concerne un système de cuisson électrique transmettant de la chaleur par contact. Ce système comprend un corps sous forme de plaque métalique dont la face supérieure est munie d'une couche de protection et sert à challeur un récipient de cuisson pouvant être placé sur la couche de protection. Ce système comprend également au mois un éthemt chauffant tomaintenu sur sa face inférieure, ainsi qu'une unité de commande, reliée à l'élément chauffant pour réguler la puissence calorifique du système de cuisson. Afin de mettre au point un système de cuisson de ce type qui présente de bonnes propriétés d'utilisation, tout en étant simple à produire, les torpéru que la couche de protection soit une couche sol-cel.



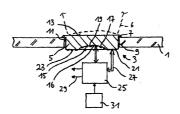
PCT

WELTOROANISATION FOR GESTIGES EIGENTUM
INTERNATIONALE ANMELDIUNG VERÖPFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENABBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:	1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/19774
Н05В 3/68, 3/72	A1	(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 6. April 2000 (06.04.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP (22) Internationales Anmeldedatum: 30. Septen		CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(30) Prioritäsedaten: 198 45 102.4 30. September 1998 (30.09. (71) Annzelder: BSH BOSCH UND SIEMBUS HAUG (72) Effideer: CSHIDMAYER, Gehan): Define (72) Effideer: CSHIDMAYER, Gehan): Define amanutzase 25, De-3371 Sein and et Trauno (BSH)	GERÅT then (DI masse 2 rs; Wa	3).

(54) Title: ELECTRICAL COOKING SYSTEM WHICH TRANSFERS CONTACT HEAT

(54) Bezelchnung: KONTAKTWÄRMEÜBERTRAGENDES ELEKTRISCHES KOCHSYSTEM



(57) Abstract

A known contact heat transfer electrical cooking system has a metallic cooking plate body whose top face is covered by a protective layer, for heating a cooking vessel which can be placed on said protective layer. The cooking plate body also has at least one heating element mounted on its bottom face and a control with, which is connected to the heating element in order to control the heating capacity of the cooking system. According to the invention, the protective layer is configured as a sol-gel layer in order to produce a cooking system with good application properties which is also simple to manufacture.

(57) Zusammenfassung

Bekannt ist ein konsiktwirmeübertragendes elektrisches Kochsystem mit einem metallischen Kochplattenkörper, der an seiner Oberschein ein einer Schutzschicht bedockt ist, zur Erwärmung eines auf der Schutzschicht abstellbaren Kochpefässes, mit zumindste einem an dessen Unterschie gehalteren Heiszlement, und mit einer Stutzerichtel, die mit dem Heiszlemen zur Steuerung der Erleichtung des Kochsystems verbunden ist. Um gute Gebrauchseigenschaften bei einer einfischen Fertigung des Kochsystems erreichen zu Können, ist die Schutzschiebt als der Gel-Ge-Schicht rartalistert.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albertien	ES	Spanien	LS	Leaotho	SI	Slowenien
AM	Amenica	FI	Pinnland	LT	Litauro	SK	Slowakei
AT	Osterreich	FR	Prankreich	LU	Lexemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lestland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jagoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burking Paso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarica	HU	Unearn	ML	Mali	TT	Trinklad und Tohano
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraino
BR	Brasilien	IL	Itrael	MR	Mauretanien	UC	Ugzoda
BY	Belarus	18	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten vo
CA	Kanada	17	liakien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP.	Japan	NB	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kosgo	KE.	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnaro
СН	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuscland	zw	Zimbabwe
CM	Kamenin		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumtoico		
CZ	Techechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Ditnemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
RE.	Estland	LR	1.iberia	SG	Singapur		

D scription

.

15

20

Kontaktwärmeübertragendes elektrisches Kochsystem

,,

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein kontaktwärmeübertragendes elektrisches Kochsystem mit einem Kochplattenkörper nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

25

30

Heizplatte eine Deckschicht aus gut wärmeleitendem, elektrisch nicht oder nur schlecht leitendem Material besitzt, vorzugsweise Glaskeramik oder Keramik, die nur wenige mm Wandstärke aufweist, insbesondere eine Stärke im Bereich von 6 bis 10 mm. Die als Heizplatte dienende Metallplatte ist vorzugsweise aus Stänl, weist eine Stärke vorzugsweise im Bereich von 4 bis 8 mm auf, und ist an ihrer Unterseite mit einer Emailleschicht bedeckt, deren Wandstärke sich im um-Bereich bewegt. Die Emailleschicht ist mit einer Heizelteranordnung bedruckt.

15 Ein derartiges Kochsystem ist bekannt aus der Druckschrift DE 41 09 569 A1, wobei die

35

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Kochsystem nach dem Oberbegriff des
 Patentanspruches 1 bereitzustellen, das bei einfacher Fertigung gute Gebrauchseigenschaften aufweist.

40

Erfindungsgemäß ist dies bei einem Kochsystem mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 erreicht. Es ist zum einen ein Schutz gegen das Anlaufen von Kochplattenkörpern aus Edelstahl oder ein Verkratzen oder sonstigus Verschmutzen verhindert. Zum anderen können extrem dünne Schutzschichten verfahrenstechnisch einfach in der Sol-Gel-Technik realisiert sein. Dabei ist die Sol-Gel-Schicht beispielsweise in einem einfachen Tauchverfahren auf den Kochplattenkörper aufbringbar. Insbesondere sind bei der Sol-Gel-Technik die Im Vergleich zur Emaillierungstechnik niedrigen Einbrenntemperaturen 35 von etwa 450 bis 500 °C besonders günstig. Auch sind die aufgebrachten Sol-Gel-Schichten für die bei derarigen Kochsystemen typischen Temperaturen geeignet. Die

50

. .

WO 00/19774

5

10

20

25

30

35

40

45

50

55

35

Schichtstärken betragen dabei nur wenige um. Aufgrund der Sol-Gel-Technik verfügen die aufgebrachten Schichten trotz ihrer geringen Stärke sowohl im Falle einer Mehrschichttechnik aufeinander als auch auf dem Substratmaterial selbst, insbesondere Metall, über eine große Stabilität und ein großes Anhaftvermögen.

- 2 -

Vorteilhafterweise ist auch eine elektrische Isolationsschicht an der Unterseite des Kochplattenkörpers in Sol-Gel-Technik aufgebracht. So können die Deckschicht und die Isolationsschicht in einer Technologie und gegebenenfalls sogar im selben Fertigungsschritt aufgebracht werden. Falls die Isolationseigenschaften der Sol-Gel-Schicht nicht ausreito chend sind, kann gemäß einer bevorzugten Ausführungsform auf die Sol-Gel-Isolationsschicht eine Emaille-Zusatzisolationsschicht aufgebracht sein. Dieses Zusatzemaille könnte dann ein Glasemaille sein, das im Unterschied zu keramischen Emailles bereits bei etwa 550°C eingebrannt werden könnte. Gegebenfalls kann in herstellungsgünstiger Weise das Einbrennen des Zusatzemailles zusammen mit in Dickschichttechnik auf das 15 Zusatzemaille aufgebrachten Heizelementen, Sensoren sowie elektronischen Schaltungselementen erfolgen.

Infolge der geringen Schichtstärke der Sol-Gel-Schicht treten in dem Kontaktheizkörper nur geringe Spannungen auf. Weiterhin ist eine sehr gute Wärmeleitung von den Heiz-20 elementen zum Topf sichergestellt, und es ist eine geringe Rißanfälligkeit der Schutzschicht und/oder der Isolationsschicht bzw. eine geringe Wahrscheinlichkeit von Abplatzern realisiert. Diese dünne Schutzschicht stellt einen ausreichenden Korrosions- und Oxidationsschutz sowie einen harten Oberflächenschutz für das Metall dar.

25 Ein besonders guter Wärmeübergang vom Kochplattenkörper bzw. zum Topf und eine diesbezüglich hervorragende Wärmeverteilung ist dadurch erreichbar, daß der Kochplattenkörper eine isolierende Schutzschicht im um-Bereich aufweist, auf die das Heizelement mittels Dickschichttechnik direkt aufgebracht ist. Gegebenenfalls kann das Heizelement auch mit aufwendigeren Beschichtungsverfahren, beispielsweise der Dünn-30 schichttechnik, realisiert sein.

Aufgrund der dünnen Schutzschichten treten beim Aufheizen des Kontaktheizkörpers trotz der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten der Sol-Gel-Schutzschicht und der Metallplatte lediglich geringe Spannungen im Kochsystem auf.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist der Kochplattenkörper bei etwa 20°C ka-

10

lottenförmig vertieft ausgebildet. Diese Wölbung von der Topfbodenunterselte weg kann insbesondere durch eine Bombienung einer als Kochplattenkörper dienenden Metallplatte realisiert sein. Dadurch ist sichergestellt, daß Töpfe mit kalottenförmig nach unten gewölbten Topfböden auf dem Kochsystem stabil abgestellt werden können und zugleich 5 ein großflächiger Wärmekontakt zwischen dem Kochplattenkörper und dem Topfboden mödlich ist.

15

20

Aus umfangreichen Versuchsreihen hat sich ergeben, daß die Tiefe der Kalotte bzw. des schalenformig gestalteten Kochplattenkörpers maximal etwa 0,1 mm beträgt. Dadurch ist 10 zum einen sichergestellt, daß nahezu alle am Markt erhältlichen Kochgefäße problemlös auf dem Kochsystem abgestellt werden können, und daß zum anderen die Steuerung der Wölbung des Kochplattenkörpers auch in Richtung nach oben gewölbter Kochgefäß-böden realisierbar ist.

25

30

15 Vorteilhatherweise ist das Material des Kochplattenkörpers Edelstahl oder auch Aluminium. Metall besitzt gegenüber beispielsweise Silifumnitrid insbesondere die besseren Wärmeleitungseigenschaften und ebenso Kostenvorteile. Einerseits aus Stabilitätsgründen und andererseits aus Kostengründen bewegt sich die Stärke der Metallplalit der bei bei bei die Stärke der Metallplalit vorteilhafterweise etwa zwischen 2 und 5 mm. Das Aufbringen der Schutzschicht in Sol-Gel-Technik auf eine Edelstahlplatte ist im Vergleich zur Emailiterungstechnik fertigungstechnik versentlich einfacher.

35

45

50

55

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist im wesentlichen im Zentralbereich des Kochplattenkörpers eine Ausdehrungsplatte gehaltert, deren Temperaturlängenausdehrungskoeffizient von dem des Kochplattenkörpers abweicht. Bei einer Erwärmung des Kochplattenkörpers kommt es aufgrund der unterschiedlichen Längenausdehrungskoeffizienten zur Wölbung des Kochplattenkörpers in Richtung Topfoden bzw. nach oben. Alternativ dazu weist der Kochplattenkörpers an dessen Unterseite im Zentralbereich einen flächige Aussparung auf. Dies ist fertigungstechnisch einfacher als das Haltern des 30 Einsetzfeis im Kochplattenkörper. Infolge der zenfrischen beispielsweise kugelkalottenförmigen Aussparung ander Unterseite des Kochplattenkörpers in dessen Zentralbereich kommt es aufgrund des Beheizungsvorgangs zu tangentialen und radialen Zugspannungen. Diese verursachen eine Wölbung des Kochplattenkörpers nach oben bzw. auf die Unterseite des Kochplattenkörpers nach oben bzw. auf die

10

15

20

Um das Ausmaß der Wölbung des Kochplattenkörpers steuern zu können, ist bevorzugter Weise eine Sensorik zur Erkennung des großflächigen Kontaktes zwischen dem Kochgefäßboden und der Oberseite des Kochplattenkörpers vorgesehen. Dies kann beispielsweise durch eine kapazitive Sensoranordnung realisiert sein. Dabei wird die sich 5 mit veränderndem Abstand zwischen der Oberseite des Kochplattenkörpers und der Unterseite des Toofbodens verändernde Kapazität zwischen den beiden Platten in an sich bekannter Weise als Meßsignal verwendet. Eine weitere Alternative besteht darin, daß die Steuereinheit die Änderungsrate der Temperatur des Kochplattenkörpers mit der Zeit während des Aufheizvorganges auswertet. Dabei wird ausgenutzt, daß sich bei bekannter 10 zugeführter Heizleistung der Temperaturanstieg des Kochplattenkörpers deutlich verringert, wenn ein ausreichender Wärmeleistungskontakt zwischen dem Topfboden und dem Kochplattenkörper hergestellt ist. Weiterhin wäre es auch möglich, daß von den Kochgefäßherstellern die Ebenheit bzw. der Wölbungsgrad des Topfbodens jeweils bekanntgegeben wird, und über eine Eingabeeinheit von der Bedienperson beim Beginn des ieweiligen Kochvorganges dem Kochsystem vorgebbar ist. Die Steuereinheit berechnet sich dann aus der vorgegebenen Wölbung und der gewünschten bzw. eingestellten Heizleistung die entsprechenden Heizleistungen bzw. Heizleistungsprofile des ersten und

30

25

20 Um den Wärmekontakt zwischen dem Topfboden und der Oberseile des Kochplattenkörpers nicht unnöß zu verschlechtern, hält die Steuereinheit ab der Detektion eines ausreichenden Wärmekontaktes zwischen beiden den Temperaturunterschied zwischen dem Zentralbereich und dem Peripherbereich des Kochplattenkörpers und damit dessen Wölbung im wesentlichen konstant. Welterhin garantiert die Steuereinheit 5 durch eine entsprechend angepaßte Heizielstung der beiden Heizelemente ein Erreichen der über die Bedienpeinheit von einer Bedienperson vorgegebenen Heizielstung.

40

45

35

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform steuent die Steuereinheit zunächst für eine bestimmte Zeit das zweite, im Peripherbereich des Kochplattenkörpers angeordnete Heiz-30 element. Dadurch wird der Peripherbereich relativ zum Zentralbereich des Kochplattenkörpers erwärmt. Es werden tangentiale und radiale Zugspannungen im Peripherbereich des Kochplattenkörpers hervorgerufen. Als Folge dieser Zugspannungen vergrößert sich der Umfang des Heizkörpers und es wird ausgezeichnete Ebenheit der Oberfläche des Kochplattenkörpers erreicht.

35

zweiten Heizkörpers.

55

10

Nachfolgend sind anhand schematischer Darstellungen drei Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Kochsystems und des entsprechenden Verfahrens zum Betreiben der Kochsysteme beschrieben,

5 Es zeigen:

10

15

20

15

Fig. 1 stark vereinfacht in einer Seitenansicht zum Teil in Schnittdarstellung das Kochsystem mit darauf abgestelltem Topf gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel,

Fig. 2 ein Diagramm stark vereinfacht mit dem zeitlichen Verlauf der Heizleistungen des Kochsystems,

20

Fig. 3 den Kochplattenkörper des Kochsystems gemäß dem zweiten Ausfüh-

25

Fig. 4 den Kochplattenkörper des Kochsystems gemäß dem dritten Ausfüh-

rungsbeispiel,

rungsbeispiel, und

Fig. 5 stark schematisiert drei Phasen des Heizvorganges bei einem Kochplattenkörper gemäß dem zweiten oder dritten Ausführungsbeispiel.

Gemäß Fig. 1 weist ein Kochfeld eine Glaskeramikplatte 1 auf. in bzw. unterhalb der

35

ein Kochsystem 3 gehaltert ist. Dabei ist in eine kreisförmige Öffnung der Glaskeratikplatte 1 von oben ein kreisförmiger Kochplattenkörper 5 aus Edelstahl gesetzt. Auf
der Oberseite des Kochplattenkörpers 5 ist ein an sich bekannter Topf 6 mit einer nach
oben gewölbten Topfbodenunterseite gestellt (in unterbrochenen Linlen gezeigt).
Dadurch ist gemäß Fig. 1 bei Raumtemperatur zwischen der Oberseite des Kochplattenkörpers 5 und der Unterseite des Topfbodens 6 ein unerwünschter Luftspatil
aussehälter der film Märgenbergfraumer um Kochstellsterberg 5 zum Forberden 6.

40

45

30 ausgehöhnt, der die Wärmerbeit ein Opiniorens 6 ein unterwinsterter Lüngen ausgehöhnt, der die Wärmerbeitertagung vom Kochplattenkorper 5 zum Topfboden 6 beeinträchtigt. Der Kochplattenkörper 5 ist als 4 mm starke Scheibe ausgebildet, deren Oberselle mit einer etwa 5 µm starken transparenten, in Sol-Gel-Technik aufgebrachten Schutzschicht 13 versehen ist.

50

35 Dabei wird aus einer Lösung (Sol) durch kontrollierte Kondensationsmethoden ein kolloides System im Mikrometer-Maßstab (Gel) erzeugt und auf das Substrat aufge-

10

15

20

25

bracht, Dieses Gel wird durch Trocknen infolge Lösungsmittelentzug verdichtet und anschließend in geeigneter Weise ausgehärtet bzw. bei einer Temperatur von etwa 450 bis 500°C eingebrannt. Während dieses Prozesses wird die Sol-Gel-Schicht über chemische Verbindungen mit dem Untergrund besonders fest verbunden. Die dabei 5 entstehende Sol-Gel-Schicht bildet insbesondere einen Anlauf- und Oxidationsschutz für das Edelstahl. Die Schutzschicht 13 schützt das Edelstahl weiterhin vor dem Verkratzen. Alternativ ist es auch möglich die Schutzschicht einzufärben und/ oder undurchsichtig zu gestalten. An der dem Topf 6 zugewandten Oberseite des Kochplattenkörgers 5 weist dieser eine sich umfangsseitig erstreckende Schulter 7 auf mit der der Kochplattenkörper 5 auf dem Randbereich der Öffnung der Glaskeramikplatte 1 liegt. Um eine radiale Ausdehnung des Kochplattenkörpers 5 bei dessen betriebsgemäßer Erwärmung im Heizvorgang zu ermöglichen, ist umfangsseitig zwischen der Seitenwand des Kochplattenkörpers 5 und der Wand der Öffnung der Glaskeramikplatte 1 ein ausreichender Spalt 9 gebildet. Zur Befestigung und Abdichtung der Anordnung ist zumindest der Spalt 9 zum Teil mit Silikonkleber 11 gefüllt. Weiterhin kann der Kochplattenkörper 5 durch nicht näher gezeigte Haltevorrichtungen in der Öffnung

der Glaskeramikplatte 1 gehaltert sein.

30

35

40

45

50

20 kalottenförmige Aussparung 15 ausgebildet. Diese erstreckt sich etwa über die Hälfte des Durchmessers des Kochplattenkörpers 5 und erreicht ihre maximale Tiefe im Mittelpunkt bzw. Zentrum er Kreisscheibe 5. Auf die Unterseite des Kochplattenkörpers 5 ist eine elektrische Isolationsschicht 16 in Sol-Gel-Technik in der selben Stärke wie die der Schutzschicht 13 aufgebracht. Um die Isolationseigenschaften der Isolations-. 25 schicht 16 zu verbessern, können auf diese weitere Sol-Gel-Schichten oder eine Glasemailleschicht aufgebracht sein (nicht gezeigt). Auf die Isolationsschicht 16 ist im Bereich der Aussparung 15, also im Zentralbereich des Kochplattenkörpers 5, insbesondere in Dickschichttechnik mit einer geeigneten Paste, großftächig ein erstes Heizelement 17 aufgedruckt. Das erste Heizelement 17 kann beispielsweise spiral-30 förmig verlaufen und mehrere seriell und/oder parallel geschaltete Unterheizkreise aufweisen (nicht gezeigt). Weiterhin ist im Bereich der Aussparung 15 ein ebenfalls in Dickschichttechnik aufgebrachter erster Temperatursensor 19 vorgesehen. Dieser ist geeignet angeordnet, um die Temperatur im Bereich der Aussparung 15 des Kochplattenkörpers 5 erfassen zu können. Entsprechend dem ersten Heizelement 17 und 35 dem ersten Temperatursensor 19 sind im ringförmigen Peripherbereich des Kochplattenkörpers 5 außerhalb der Aussparung 15 großflächig ein zweites Heizelement 21

Gemäß Fig. 1 ist an der Unterseite der Edelstahlplatte 5 im Zentralbereich eine

....

10

20

25

30

35

40

45

50

20

und ein zweiter Temperatursensor 23 aufgedruckt. Die Heizelemente 17, 21 und Sensoren 19, 23 können wiederum mit einer Schutzschicht bedeckt sein (nicht gezeigt). Weiterhin ist unterhalb der Heizelemente 17, 21 eine thermische Isolationsschicht vorgesehen, um die Energieverfuste des Kochsystems 3 unterhalb der Glaskeramikplatte 1 zu verningern (nicht gezeigt).

-7-

Das Kochsystem 3 weist eine elektronische Steuereinheit 25 auf, die über Verbindungsleitungen 27 mit dem ersten und zweiten Heizelement 17, 21 und dem ersten und zweiten Temperatursensor 19, 23 verbunden ist. Weiterhin ist die Steuereinheit 25 lüber Steuerleitungen 29 mit nicht näher dargestellten Leistungsschaltem verbunden, die zur Steuerung der Heizeleistung der Heizelemente 17, 21 dienen. Um die Leistungssteuerung besonders feinfühlig zu gestallen, kann diese durch eine Schwingungsbzw. Impulspaketsteuerung oder eine geeignete Phasenanschnittssteuerung realisiert sein. Dabei ist durch das geeignete Schalten oder Ansteuern von Netzhalbweiten sichergestellt, daß die vorgeschriebenen Flickerraten eingehalten werden. Weiterhin ist mit der Steuereinheit 25 eine Eingabeeinheit 31 verbunden. Über diese können beispielsweise die gewünschte Heizielstung und gegebenenfalls auch die Beschaffenheit, insbesondere das Wölbungsmaß des Topfbodens von einer Bedienperson vorgegeben werden.

Die Funktionsweise des Kochsystems gemäß dem in Fig. 1 gezeigten ersten Ausfürnungsbeispiel kann beispielsweise die folgende sein: Die Bedenperson gibt einen Leistungswunsch und zugleich den ihr bekannten Wölbungsgrad des verwendeten Topfbodens in die Eingabeeinheit 31 vor. Über in einer Tabelle der Steuereinheit 25 25 abgespeicherte Parameter steuert diese den zeillichen Ablauf und die Worte der Heizleistungen der beiden Heizleiemente 17 und 21 auf das bekannte Wölbungsmaß, wie nachfolgend noch ausführlicher erfalutert ist.

Andererseits kann der Heizvorgang voll automatisiert auch gemäß Fig. 2 ablaufen,
30 wenn die Wölbung des Topfbodens 6 unbekannt ist. Zunächst schaltet dabei zum
Zeitpunkt 11 die Steuereinheit 25 eine begrenzte Heizleistung auf das zweite Heizelement 21, das im Peripherbereich des Kochplattenkörpers 5 angeordnet ist. Dadurch
werden tangentiale und radiale Zugspannung im Peripherbereich verursacht, was eine
Vergrößerung des Umfangs bzw. eine Streckung des Kochplattenkörpers 5 zur Fölge
hat. In diesem ersten Schnitt kann eine völlige Ebenheit der Oberseite des Kochplattenkörpers 5 erreicht werden. Diese erste Phase kann nach einigen Sekunden, bei-

10

15

20

25

35

45

50

spielsweise 15 bis 30 Sekunden, abgeschlossen sein. Falls ein Topf 6 mit einer ebenfalls völlig ebenen Topfbodenunterseite auf dem Kochplattenkörper 5 abgestellt ist, kann unmittelbar im Anschluß daran der eigentliche Heizvorgang gestartet werden. Falls jedoch ein Topf mit nach oben gewölbtem Topfboden auf dem Kochplattenkörper 5 abgestellt ist, wird zum Zeitpunkt t2 gemäß Fig. 2 die Heizleistung des ersten Heizelementes 17 erhöht. Infolge der zentrischen, kugelkalottenförmigen Aussparung 15 in der Unterseite des Kochplattenkörpers 5 setzt sich die Plattenverformung aufgrund der durch die Erwärmung des Zentralbereiches hervorgerufenen mechanischen Spannungen in Richtung auf den Boden des Topfes 6 fort, d.h. die Edelstahlplatte 5 wölbt sich nach oben. Zum Zeitpunkt t3 erkennt die Steuereinheit 25. daß der Wärmekontakt zwischen dem Boden des Topfes 6 und der Oberseite des Kochplattenkörpers 5 ausreichend groß ist, d.h. daß der dazwischen ursprünglich vorhandene Luftspalt auf ein Minimum reduziert ist. Diese Kontakterkennung basiert darauf, daß ab dem Zeitpunkt des ausreichenden Wärmekontaktes zwischen dem 15 Topfboden und der Oberseite des Kochplattenkörpers 5 der Temperaturanstieg je Zeiteinheit im Zentral- und im Peripherbereich deutlich abnimmt. Dies ist dadurch verursacht, daß infolge des aut wärmeleitenden Kontaktes zwischen dem Topf 6 und dem Kochplattenkörper 5 dem Gesamtsystem deutlich mehr Wärme entzogen wird. Typische Werte für das Zeitinterval vom Zeitpunkt t2 zum Zeitpunkt t3 können 30 bis 60

30 20 Sekunden sein.

Zum Zeitpunkt des Kontaktes (13) zwischen dem Topfooden 6 und dem Kochplattenkörper 5 liegt zwischen dem Zentralbereich und dem Penpherbereich des Kochplattenkröpers 6 ein definierter Temperaturunterschied vor. Aufgrund der gegebenen
25 geometrischen Ausgestaltung des Kochplattenkröpers 5 ist jedem derartigen Temperaturgradienten ein bestimmtes Wübbungsmaß des Kochplattenkröpers 5 zugeordnet.
Damit bei einmal hergestelltem Kontakt das Ausmaß der Wölbung des Kochplattenkörpers 5 erhalten bleibt, werden nun zum Einstellen der von der Bedienperson gewinschlen Heizeistung die Eirzeheitzleistungen der beiden Heizelemente 17 und 21
30 entsprechend aufeinander abgestimmt erhöht. Ziel dabei ist es, den im Zeitpunkt der
Kontakterkennung gemessenen Temperaturunterschied zwischen dem Zentral- und
dem Peripherbereich etwa konstant zu halten. Zum Zeitpunkt 14 ist dann die gewünschte Heizeistung einsgestellt und zugleich das erfordertiche Ausmaß der Wölbung
des Kochplattenkörpers 5 zur Herstellung eines wärmeleitenden Kontaktes zur Untersiet des Topfbodens 6 sichergestellt. Falls beim Erreichen der gewünschten Heizleistung Gestestellt wird, daß sich der Abstand zwischen der Oberseite des Koch-

-9-

5

10

plattenkörpers 5 und der Unterseite des Topfbodens 6 unerwünschter Weise vergrößert hat, wird durch die Steuereinheit 25 der besagte Temperaturgradient neu eingestellt.

15

5 Beim zweiten und dritten Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 3 und 4 ist lediglich der Kochplattenkörper 5 jeweils geringfügig von dem des ersten Ausführungsbeispiels abgewandelt. Um auch nach unten gewölbte Kochgeläßböden 6 mit dem Kochsystem 3 mit dem gewönschten Wirkungsgrad beheizen zu können, ist der Kochplattenkörper 5 jeweils mit einer Bombierung von etwa 0,1 mm versehen. Dadurch ist der Kochplattenkörper 5 insgesamt als nach unten, im Zentralbereich vom Topfboden weg gewölbte Kalotte ausgebildet. Alternativ zum zweiten Ausführungsbeispiel kann gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel in Fig. 4 auch in eine entsprechend gestaltete kreissflächenförmige Aussparung in der Unterseite des Kochplattenkörpers 5 ein zundes plattenförmiges Einsetzteil 43 eingesetzt sein. Dieses weist einen im Vergleich zum 15 Kochplattenkörper 5 größeren Temperaturfängenausdehnungskoeftizerten auf, ber Funktion des Kochplattenkörpers 5 gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel entspricht der des ersten und zweiten Ausführungsbeispiels, wobei die mechanischen Spannungen im Kochplattenkörper 5 insbesondere durch die unterschiedlichen Materialeigenschaften bzw. Koeffizienten hervorgerufen sind.

30

35

40

45

20

25

In Fig. 5 sind drei wesentlüche Phasen (a, b, c) der durch die Steuereinheit 25 gesteuerten, gezielten Verformung des Kochplattenkörpers 5 nach dem zweiten oder
dritten Ausführungsbeispiet dargestellt. Im unbeheizlen Zustand (Phase a) weist der
Kochplattenkörper 5 eine kalottenförmig nach unten gewölbte Kontur auf. Zur Änderung dieser wird über das zweite Heizelement 21 dem Peripherbereich des
Kochplattenkörpers 5 Märme zugeführt. Dies führt in einer Phase b aufgrund der
entstehenden mechanischen Spannungen, wie oben erläutert ist, zur völligen Ebenheit
des Kochplattenkörpers 5. In Phase c wird zunächst das erste Heizelement 17 im Bereich der Ausspanung 15 mit Heizeleistung beaufschlagt, um eine Wölbung des Kochplattenkörpers 5 auf den Boden des Topfes 6 zu erreichen. Aufgrund des in dem
Kochplattenkörper 5 vorliegenden Temperaturgradierten wölbt sich der Kochplattenkörper 5 in den nach oben gewölbten Topfboden 6, bis ein ausreichender Wärnekontakt zwischen dem Topfboden 6 und dem Kochplattenkörper 5 hergestellt st.

50

Claims

\$ \$.

.

1	0	

Patentansprüche

5

10

15

Kontaktwärmeübertragendes elektrisches Kochsystem zum Beheizen von Gargefäßen mit einem metallischen Kochplattenkörper, der an seiner Oberseite mit
einer Schutzschicht bedeckt ist, mit zumindest einem an dessen Unterseite
gehalterten Heizelement, und mit einer Steuereinheit, die mit dem Heizelement
zur Steuenung der Heizleistung des Kochsystems verbunden ist, dadurch
gekennzeichnet, 486 die Schutzschicht (19) als Sci-Gel-Schichtresilsiert ist.

20

 Kochsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stärke der Schutzschicht (13) in Sol-Gel-Technik höchstens etwa 5 bis 10 um beträgt.

25

 Kochsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine elektrische Isolationsschicht (16) an der Unterseite des Kochplattenkörpers (5) als Sol-Gel-Schicht realisiert ist.

30

 Kochsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzschicht (13) und die Isolationsschicht (16) im wesentlichen die gleiche Stärke aufweisen.

35

 Kochsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn zelchnet, daß das Material des Kochplattenkörpers (5) Metall, insbesondere Edelstahl ist.

40

 Kochsystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallplatte (5) etwa 2 bis 5 mm stark ist.

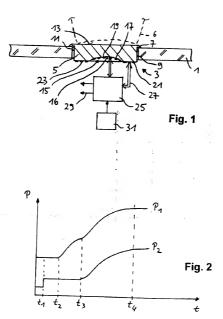
45

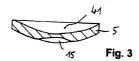
 Kochsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Isolationsschicht (16) eine Emaille-Zusatzisolationsschicht aufgebracht ist.

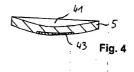
35

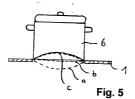
30

50









INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 99/0725

		1.	FC1/EF 99/0	7230
A. CLASSI IPC 7	PICATION OF SUBJECT MATTER H05B3/68 H05B3/72			
According to	o international Paters Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC		
8. FIELDS	SEARCHED			
	ocumentation searched (classification system followed by classificat	ion symbols)		
IPC 7	H05B			
Documental	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents ere includ	led in the Irelds searc	hed
Electronic d	ata base consulted during the "international search marrie of case be	se and, where practical,	search (erms used)	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages		Relevers to claim No.
A	DE 41 09 569 A (BUCHTAL) 24 September 1992 (1992-09-24) cited in the application the whole document			1
А	GB 2 154 405 A (THORN EMI)		÷	1
.	4 September 1985 (1985-09-04) page 3, line 19 - line 27	÷		
А	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 18, no. 468 (C-1244), 31 August 1994 (1994-08-31) & JP 06 145946 A (SHARP CORPORAT: 27 May 1994 (1994-05-27) abstract	ION),		1
		-/		
	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Perent family m	embers are listed in a	nnex.
"A" docume consider of filing de "L" docume which i citation "O" docume other n "P" docume "P" docume	re which may throw double on polectly calantal) or so clade to establish the publication date of another so other special mason (as specified) et reterring to an oral discission, use, exhibition or means or published prior to the veramatorial Elling date but	'Y' document of particular cannot be considere document is combin	not in conflict with the time principle or theory ar relevance; the claim of novel or cannot be step when the docum ir relevance; the claim of to involve an arrent ed with one or more of action being obvious to	epplication but y underlying the med Invention considered to nent is taken alone ned invention the step when the attinet such docu- to a person stilled
	actual completion of the international search 5 December 1999	12/01/20		mport
	nating address of the ISA European Petent Office, P.B. 5518 Patentiaus 2 NL - 2280 HV Resmit Tel. (-511-70) 340-2940, Tx 31 551 soo ni.	Authorized officer		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 99/07258

C(Cominu	The control of the								
				Relevant to claim No.					
1	31 July 1996 (1996-6 & JP 08 066314 A (St 12 March 1996 (1996-)7-31) {ARP).		I					
		© # 7		-					
		÷	•						
	14 NO	e plate							

Som PCT/SA210 (reservation of served sheet) has 1997

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Into Ional Application No

Patent document Patent described Patent territy P	99/07258 Publication date 28-06-1999
GB 2154405 A 04-09-1985 NONE JP 06145946 A 27-05-1994 JP 2912509 B	28-06-1999
JP 06145946 A 27-05-1994 JP 2912509 B	28-06-1999
	28-06-1999
JP 08066314 A 12-03-1996 NONE	
¥ .	
•	•
į.	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

			PCT/EP	99/07258
ÎPK 7	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H0583/68 H0583/72			
Nach der	Internationalen Patentidessriketion (IPK) oder nach der nationalen	Klassi	kation und der IPK	
B. RECH	ERCHIERTE GEBIETE			
	_			
	erte aber nicht zum Mindestprüfsiafi gehörende Veröffentlichunger			
Withrend	der internationalen Recherche konsultierte etektronische Datenban	k (Name	der Detenbenx und evil. verwend	iste Suchbegri7e)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang	neb edat	in Betracht kommenden Teile	Betr. Anepruch Nr.
Α	DE 41 09 569 A (BUCHTAL)	1		
	24. September 1992 (1992-09-24)			1
	in der Anmeldung erwähnt	3	r ·	
	das ganze Dokument	4		
Α	GB 2 154 405 A (THORN EMI)			1 .
	4. September 1985 (1985-ng-na)		•	1
	Seite 3, Zeile 19 - Zeile 27	è	,	`
Α .	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN	3		
	vol. 18, no. 468 (C-1244)	5		1
	31. August 1994 (1994-08-31)	4		
	& JP 06 145946 A (SHARP CORPORAT 27. Mai 1994 (1994-05-27)	ION)	,	
- 1	Zusammenfassung	2		
- 1		10		1
i		-/		1
1				1
- 1	** 0	1,0		1.
X Weite	re Veröffentlichungen sind der Förbetzung von Feld C zu	X	Stehe Anhang Patentiamilie	
Besondere	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen			- Management
aber nic	ilchung, die den eilgemeinen Stand der Technik definiert. Int als besonders bedeutsam enzusehen ist		dere Veroffentlichung, die nach der er dem Prioritätsdatum veroffentlich mekkung nicht kollidert, sondern n	
Anmelde	okument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen edatum veröffentlicht worden ist	Th.	Bodie acceptant of	s oder der ihr zugrundetiegenden
	ichung, die geeignet ist, einen Prioritätsenspruch zweitelhalt er- n zu lassen, oder durch die das Veröffertlichungsdatum einer im Rechercherbeicht genannten Veröffertlichung belegt werden die aus einem anderen besonderen Grund eine die	X Von	Mentichung von besonderer Bede in allein aufgrund dieser Veröffent nderischer Täticket beruhend betr	utung; die beenspruchte Erfindung Ichung nicht als neu oder auf
enderen sol oder	im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung beisgt werden die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie hat)	"Y" West	Hartlebon on the bonney of the	
Y Manidens	the same and the s	w	tien woon die Verkrestieb von mi	ket beruhend betrachtet
· Wanthant	ichung, die vor dem internettonitien. Anmerdenten im aber ander	die	e Verbindung für einen Fachmenn	containing georgest wild und
	nspruchen Priontätsdatum veroffentlicht worden ist echtussee der internationalien Recherche	a vex	nemichung, die Minglied derseiber	Petentiamale ast
		Abt	endedatum des internationalen Re	cherchenberiants
	Dezember 1999	-1	12/01/2000	
wine und Pos	stanschrift der Internationalen Recherchensehorde Europäischee Patentamit, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bev	olimächtigter Bediensteter	
	Tel. (e31=70) 340=2040 Tv 31 651 en1			I
	Fax: (+31-70) 340-3016		Taccoen, J-F	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int idonales Aktenzeichen PCT/EP 99/07258

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHERE UNTERLAGEN PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1 PALENT ABSIMACIS OF JAPAN vol. 1996, no. 7, 31. Juli 1996 (1996-07-31) & JP 08 066314 A (SHARP), 12. März 1996 (1996-03-12) Zusammenfassung

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentlamse gehören								PCT/EP 99/07258			
Im Recherchenbericht Datum der angeführtes Patentdokument Veröftentlichung					Mi F	tglied(er) d atentfamili	e e	Verd	latum der Mentlichung		
DE	4109569	A	24-0	9-1992	KEIN	E					
GB	2154405	A	04-0	9-1985	KEIN	Ε					
JP	06145946	A	27-0	5-1994	JP	2912	509 B	21	3-06-1999		
JP	08066314	A	12-0	3-1996	KEIN	E					
-											
						1					
					Ē			4			
					X.	• •		-			
						4 -		1			
					16			4			
					ς.						
						i.					
					1						
					Y						
					•						